

Produktbeschreibung

ABGANG: DIESES BOARD WERDEN CHEMISCH GOLD PLATTIERT NACH IPC-6012.
Dicke werden .050uM über 3-6uM NICKEL.

KUPFERPLATTE LÖCHER MINDESTENS.025 AVG,.020 MIN... LÖCHER KÖNNEN NICHT ANGESCHLOSSEN
WERDEN

Pack mit farblos transparent Luftpolsterfolie, 25 Stk V Beutel, Trockenmittel in Flanke setzen, setzen Sie
Feuchtigkeit Indikator Karte auf Oberseite
Schichtaufbau

L1---HOZ

-PP 7mil-

--

L2---1OZ

-CORE 9.05mil-

L3---1OZ

--

-PP 7mil-

L4---HOZ

Layer-Definitionen:

*. GCMT - konforme Deckschicht Maske

*. GTP - Top Lotpaste

*. GTO - Top Siebdruck

*. GTS - Top Lötmaske

*. GTL - Deckschicht

*. G2L - innere Signal-Layer 1

=====
*. G3L - innere Signal-Layer 2

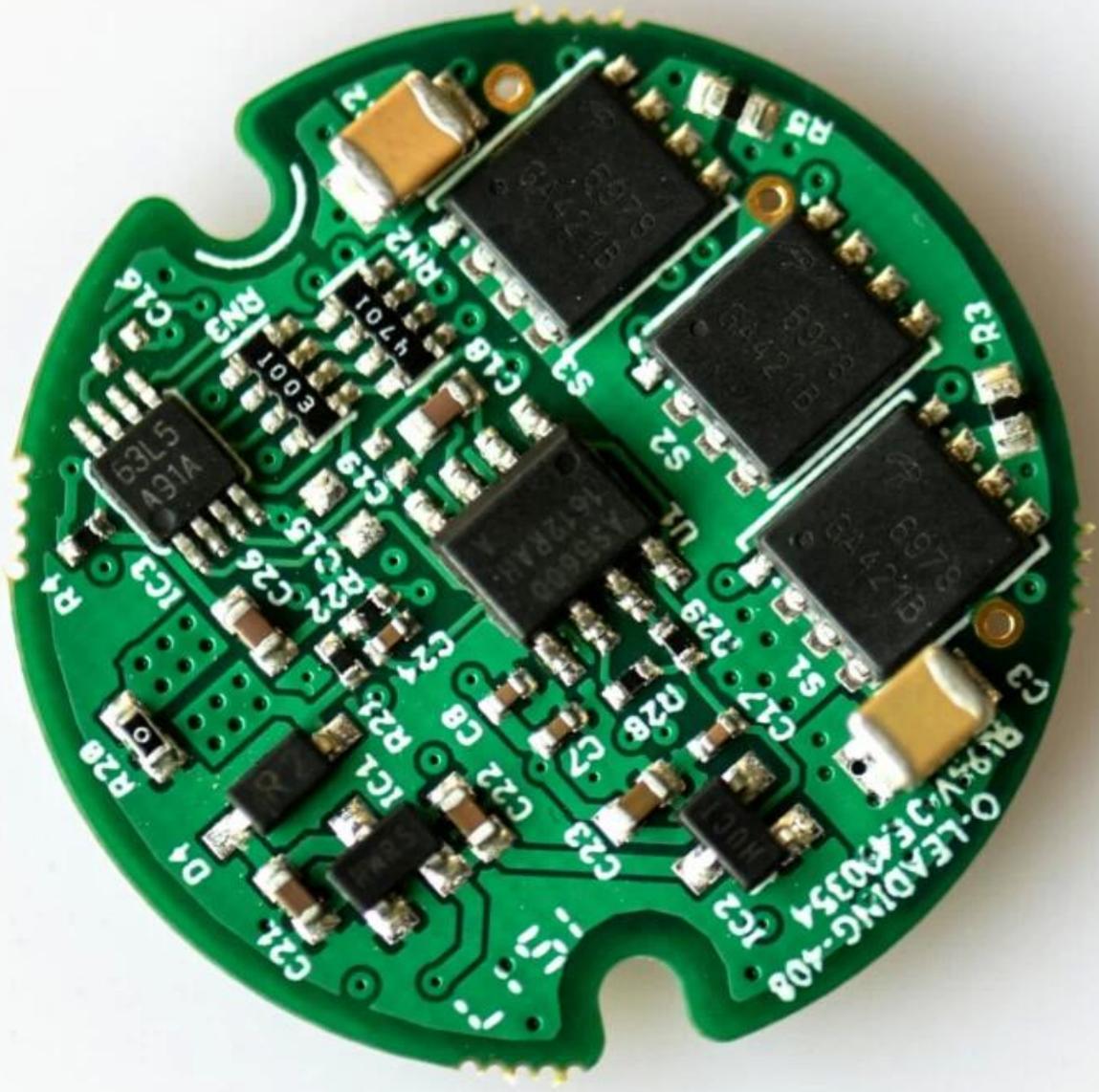
*. GBL - Unterschicht

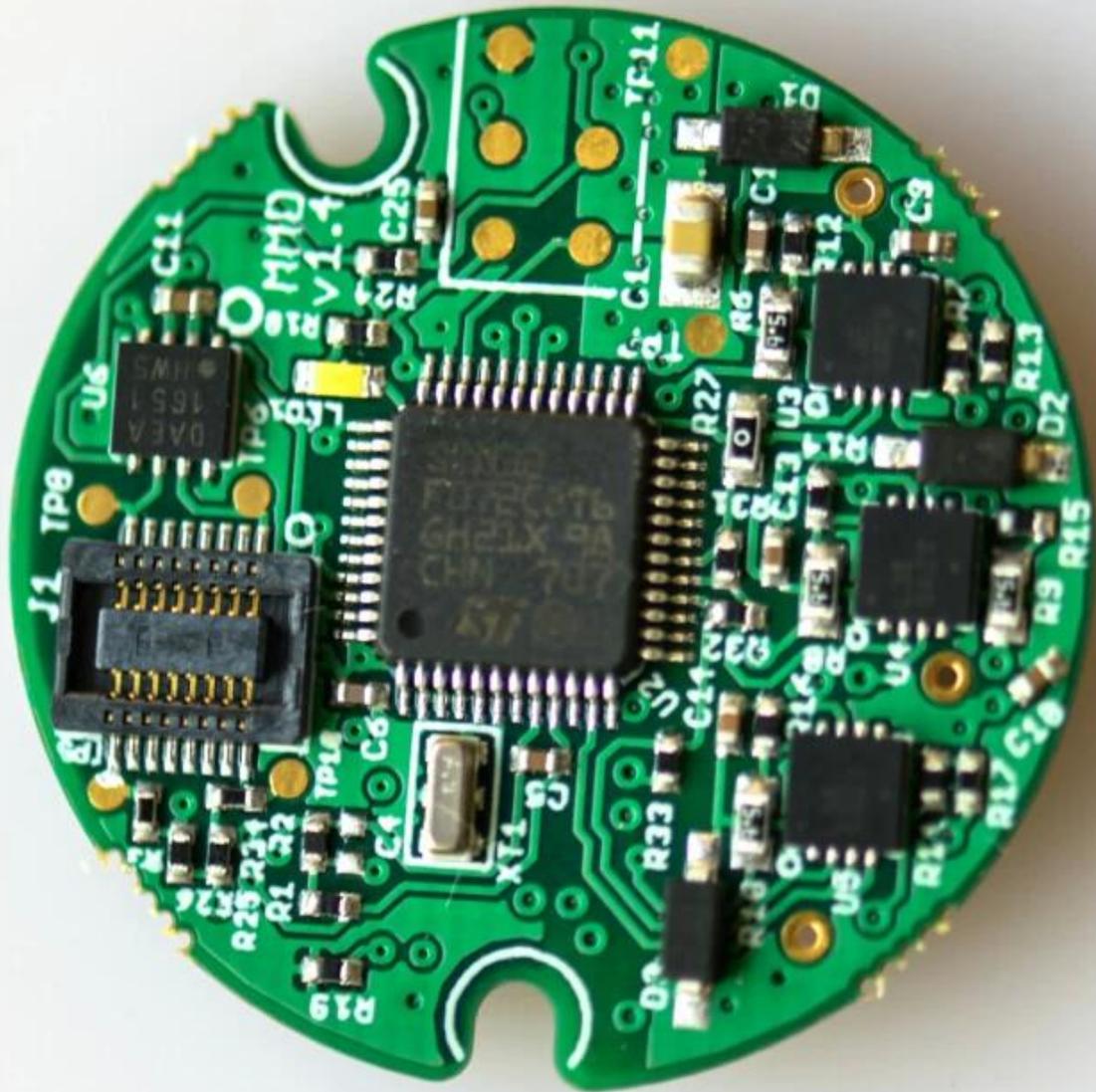
*. GBS - unten Lötmaske

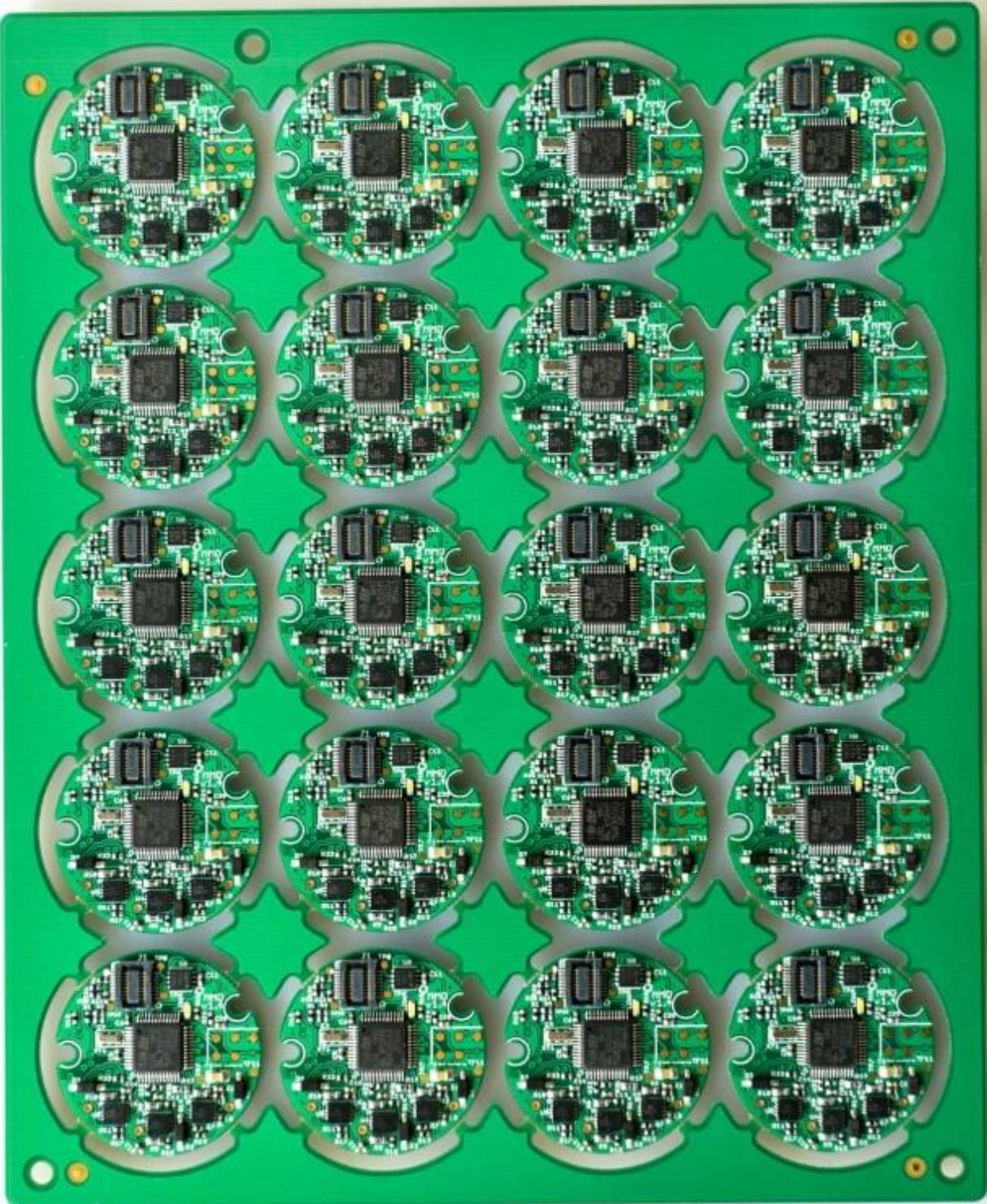
*. GBO - Boden Siebdruck

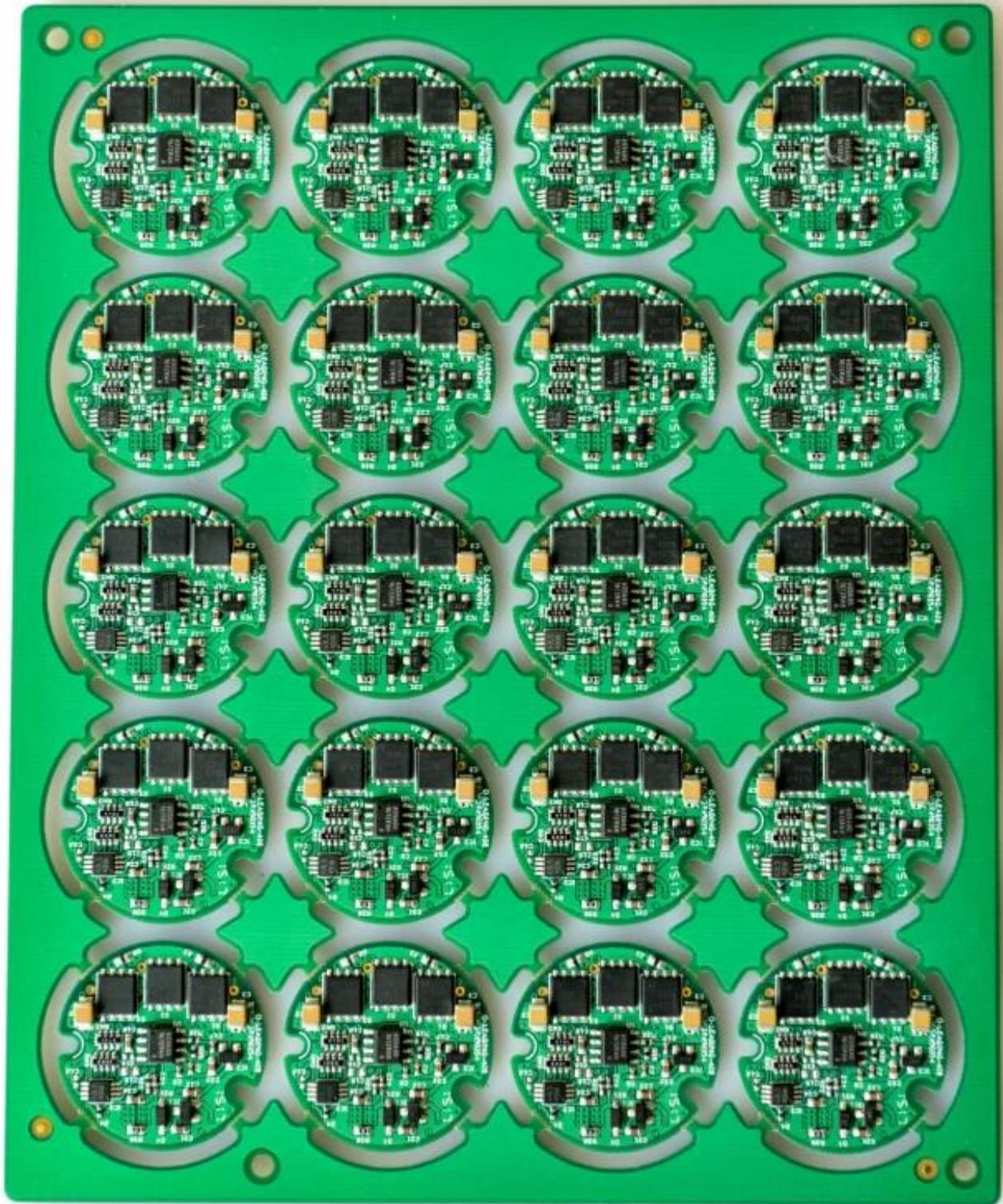
*. GBP - unten Lotpaste

*. GCMB - unten Conformal Coating Maske









[PCB-Hersteller in China, Printed Circuit Board Unternehmen](#)